BL03XU フロンティアソフトマター開発産学連合ビームライン

BL03XUは、我が国初のソフトマター専用ビームラ インである。日本の代表的化学・繊維企業と大学等の 学術研究者で構成される19研究グループで構成された "フロンティアソフトマター開発産学連合ビームライン (FSBL)"が管理・運営している。高分子を含むソフトマ ターの構造評価を行うため、第1実験ハッチでは試料の 局所領域での構造を観測するためにX線の微小化とマイ クロスコープの整備を行った。第2実験ハッチでは高SN 比の散乱測定を行うための光子計数型検出器の整備を行 った。下記にそれらの詳細を示す。

第1実験ハッチでは、常設されている試料水平配置型薄 膜回折計を用いることで、表面から数nm ~数µmの深さ における構造の解析が可能なGI-SAXS、GI-WAXD測定 法や、薄膜の膜厚や密度を測定することが可能なX線反 射率測定法を中心に、ソフトマターにおける表面・界面 構造、表面科学の研究を行っている。最近、電子基盤配 線などの微細配線間における微小領域薄膜構造評価や、 薄膜形成過程や薄膜溶融過程などの動的構造を捉える測 定の需要が高まっている。そこで、微小領域測定および 昇温測定の簡易化について整備を行った。

FE (フロントエンド) Slit開口を小さくしその位置を 仮想光源とすることで、X線ビームの直径を半値幅で 200 µmから15 µmまで絞り小径化した。さらに、高解 像度で焦点深度が深いデジタルマイクロスコープを実験 ハッチ内に導入することで、表面形態を観察しつつ、試 料の狙った箇所にX線ビームを当てることが可能となっ た。

昇温過程における構造評価変化を観測する場合、試料 のみならず昇温ステージや土台など接触している機器は 全て温度が上昇する。例えば10 mm程度のSUS製セル が100°C温度上昇した場合には、10 µm程度試料の高さ が変化することとなる。サブ nmの厚さの試料を計測する GI測定の場合には、この高さ変動を無視することはでき ない。そこで、昇温ステージの断熱化による熱膨張の抑制 と変位計の導入を行った。この結果、25°Cから250°Cの間 で、断熱前は200 µm以上熱膨張していたものが60 µm 程度に抑えられた。一方、この値はGI-SAXS測定におい ては再調整を必要とする値であることから、昇温ステー ジの更なる断熱化を必要とする。また、変位計は実験ハ ッチ内でオンライン使用することが可能であり、再調整 が必要か否かを見極めることが容易になった。



図1 A) マイクロスコープ同時測定配置、B) 微細構造の拡大

第2実験ハッチにおいては透過型X線散乱法により高 分子材料の精密構造評価、局所構造評価、構造変化の追 跡などが実施されている。2次元散乱像の取得は実験手 法に応じて様々な検出器が用いられているが、構造変化 の追跡の場合には、イメージインテンシファイア(Ⅱ) + CCD (浜松ホトニクス株式会社製、ORCA-R2) が用 いられ、広角散乱像の取得や高SN比の測定が要求され る測定では、イメージングプレート検出器(株式会社リ ガク製、R-AXIS VII)が用いられていた。さらに高速 の構造変化の追跡および高SN比のデータ取得の要求を 満たすため、2015年度は高速且つ高SN比でデータ取 得が可能な光子計数型2次元検出器(DECTRIS Ltd. 製、 PILATUS3 S 1M) を導入・整備した。PILATUSのハー ドウェア性能は非常に高いが、これを制御するためには UNIXパソコンを操作し、コマンドラインにて制御命令 を入力する必要がある。ユーザーはそれぞれ年に数回し かビームラインを利用しないため、コマンドラインでの 機器制御は困難であることが多い。そこで、ユーザーの 利便性を向上させるために、Graphical User Interface (GUI) による制御ソフトウェアを製作しビームラインに 整備した。ビームライン利用者であるユーザーは、GUI softwareを操作することにより、PILATUSを制御するこ とが可能となる。Softwareでは検出器とX線シャッター 等のタイミング同期がなされ、ソフトマテリアル材料の 構造変化を追跡するための高速時間分割測定が可能とな っている。

導入したPILATUSは検出モジュールを組み合わせ、大



図2 ポリヒドロキシブチレート繊維の散乱像。検出器の位置を 変えて測定したそれぞれの散乱像(左)。3枚の散乱像を 結合したモジュールギャップのない散乱像(右)

面積にしている検出器である。モジュール同士のつなぎ 目部分にはX線を検出することのできないモジュールギ ャップが存在するため、一部の散乱データを観測するこ とができない。そこで、検出器を移動させ散乱像を3枚 測定し、画像を結合させることによりモジュールギャッ プを補完する機能を制御ソフトウェアに組み込んだ。図2 に示すようにモジュールギャップのある散乱像からモジ ュールギャップのない散乱像を取得することが可能であ る。

フロンティアソフトマター開発専用ビームライン産学連合体 代 表 石井 孝浩 運営委員長 金谷 利治